

PEEK板电子灌封硅胶 PCB板快固型灌封硅胶

产品名称	PEEK板电子灌封硅胶 PCB板快固型灌封硅胶
公司名称	深圳市硅诚硅胶有限公司
价格	58.00/KG
规格参数	品牌:红叶硅胶 型号:HY-215 产地:深圳
公司地址	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区兰竹东路8号同力兴工业厂区1号厂房
联系电话	13714093962

产品详情

PEEK板电子灌封硅胶 PCB板快固型灌封硅胶

PEEK板电子灌封硅胶

PCB板快固型灌封硅胶应用于PEEK、PCB、PVC等材料的电路板、线路板密封的高分子有机硅胶材料，粘度值较低，具备很好的流动性，自流平性能较好，灌注混合搅拌均匀后的胶料，可以自然流淌到板材上的细小角落、孔洞，不会有死角灌封不到的情况，硫化后的硅胶保护层物化性能好，具有绝缘、防水、防潮、阻燃、减震、耐油等特性，可以很好的保护板材上的元器件产品。

PEEK板电子灌封硅胶 PCB板快固型灌封硅胶

因PEEK PCB PVC板材与加成型铂金催化硅胶会有少许物料反应，出现板材表面固化不完全、黏黏状等情况，需进行特调后再使用，特调后的灌封硅胶固化时间较快，一般10-30分内可以表干固化；使用缩合型灌封硅胶不会有影响。

PEEK板电子灌封硅胶 PCB板快固型灌封硅胶

固化前后技术参数：

固	性能指标	A组分	B组分
	外观	透明流体	透明流体

化	粘度 (cps)	800 ± 100	600 ± 100
前			
操 作 性 能	A组分：B组分 (重量比)	1 : 1	
	混合后黏度 (cps)	700-100	
	可操作时间 (hr)	3	
	固化时间 (hr, 室温)	8	
	固化时间 (min, 80)	20	
固 后	硬度(shore A)	15	
	导热系数 [W (m · K)]	0.2	
	介电强度 (kV/mm)	25	
	介电常数 (1.2MHz)	3.0 ~ 3.3	
	体积电阻率 (· cm)	1.0 × 10 ¹⁶	
	线膨胀系数 [m/ (m · K)]	2.2 × 10 ⁻⁴	
	阻燃性能	94-V1	

注意事项:

- 1、胶料应密封贮存。混合好的胶料应一次用，避免造成浪费。
- 2、本品属非危险品，但勿入口和眼。
- 3、存放一段时间后，胶可能会有所分层。请搅拌均匀后使用，不影响性能。
- 4、胶液接触以下化学物质会使灌封硅胶不固化：
 - 1) 有机锡化合物及含有机锡的硅橡胶。
 - 2) 硫磺、硫化物以及含硫的橡胶等材料。
 - 3) 胺类化合物以及含胺的材料。

在使用过程中，请注意避免与上述物质接触。

包装规格：

HY 9315：40Kg/套。(A组分20Kg +B组分20Kg)

贮存及运输：

1.本产品的贮存期为 1 年（25℃以下）。

2.此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。3.超过保存期限的产品应确认有无异常后方可使用。